

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
27. Januar 2005 (27.01.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/009094 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H05K 3/10**,
1/18, B29C 35/02

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/DE2004/001145**

(22) Internationales Anmeldedatum:
4. Juni 2004 (04.06.2004)

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(30) Angaben zur Priorität:
103 29 143.1 27. Juni 2003 (27.06.2003) **DE**

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **INFINEON TECHNOLOGIES AG** [DE/DE]; St.-
Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **BAUER, Michael**

[DE/DE]; Dachgred 31, 93152 Nittendorf (DE).
EURSKENS, Wolfram [DE/DE]; Grünauer Allee 33,
82008 Unterhaching (DE). KERLER, Rudolf [DE/DE];
Rodauerweg 12, 93138 Lappersdorf (DE). PAPE, Heinz
[DE/DE]; Ismaninger Strasse 67, 85609 Aschheim (DE).
STROBEL, Peter [DE/DE]; Weissgerbergraben 4, 93047
Regensburg (DE). STÖCKL, Stephan [DE/DE]; Kron-
dorfer Strasse 10, 92421 Schwandorf (DE).

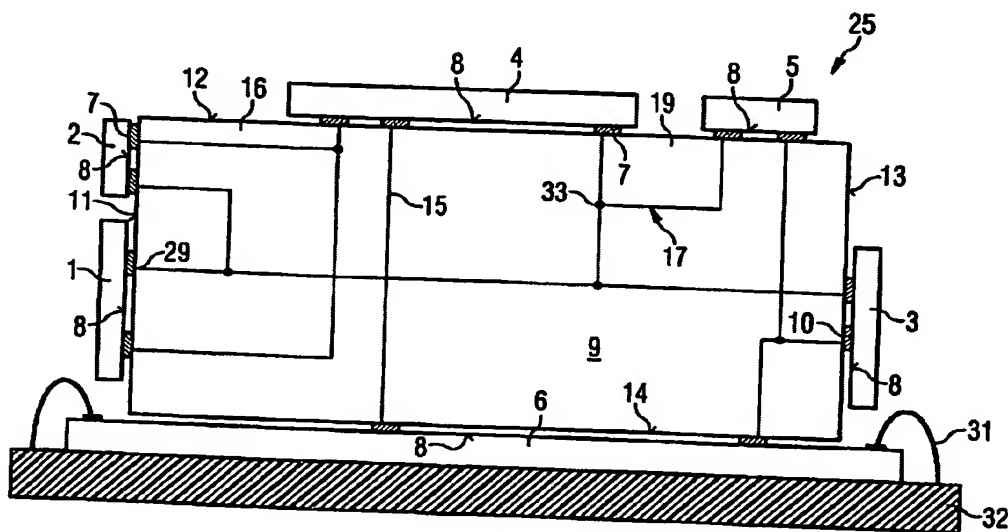
(74) Anwalt: **SCHÄFER, Horst**; Kanzlei Schweiger & Part-
ner, Karl-Theodor-Strasse 69, 80803 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: **ELECTRONIC MODULE AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF**

(54) Bezeichnung: **ELEKTRONISCHES MODUL UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DESSELBEN**



(57) Abstract: The invention relates to an electronic module (25) and to a method for the production thereof. The electronic module (25) has several components (1-6) arranged on a wiring block (9). The wiring block (9) has several outer sides (11-14), the volume thereof having lines (15) connecting to one another the contact terminal surfaces (10) on the outer sides (11-14). The contact terminal surfaces (10) are electrically connected to the terminals (7) of the components (1-6).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

BEST AVAILABLE COPY